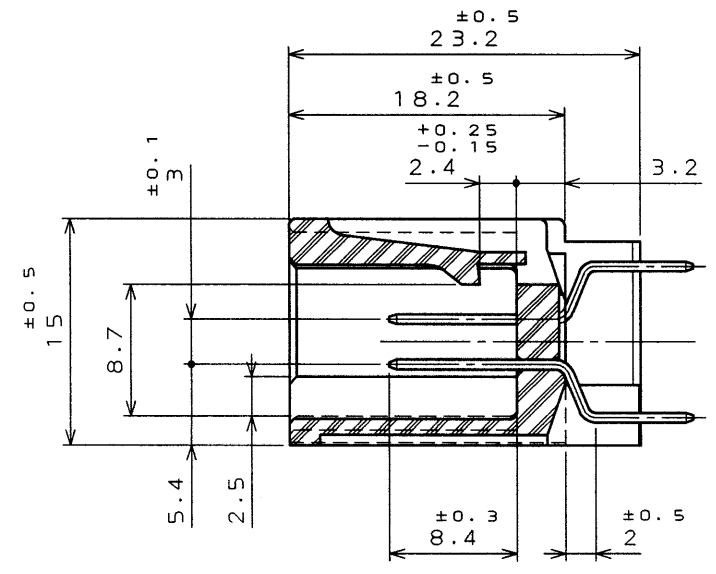
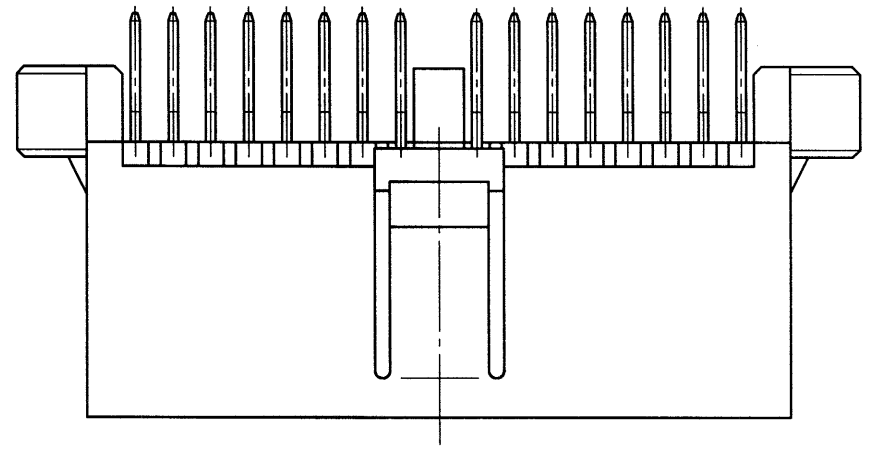
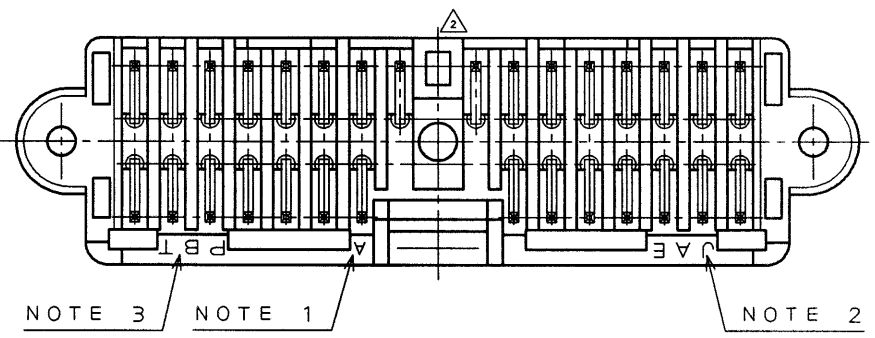
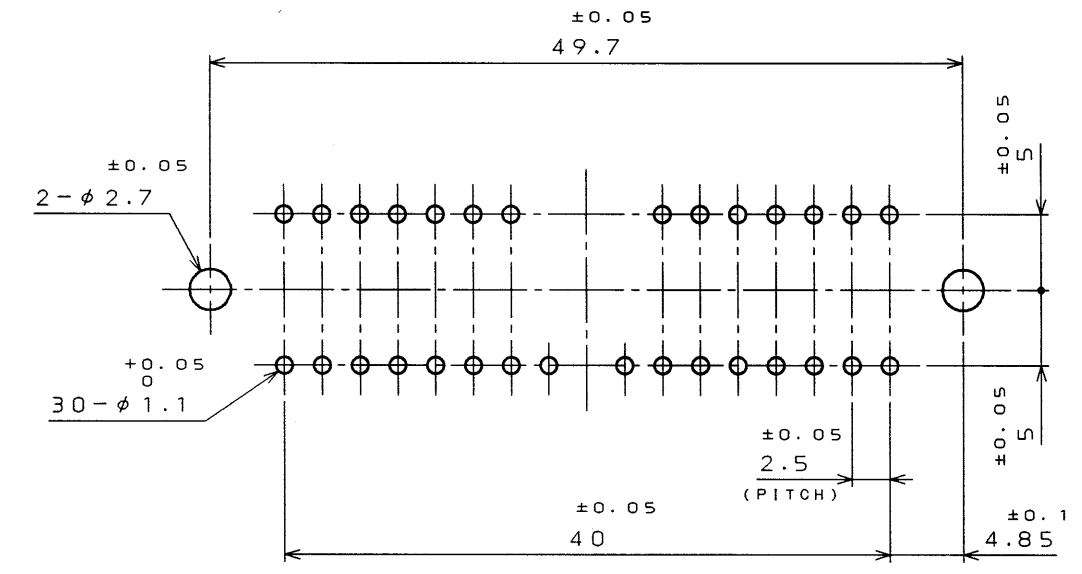


SSSE00RS
(ON ENIMVH) 品名図

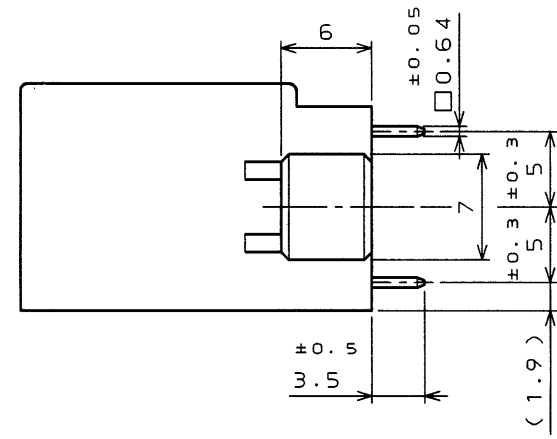
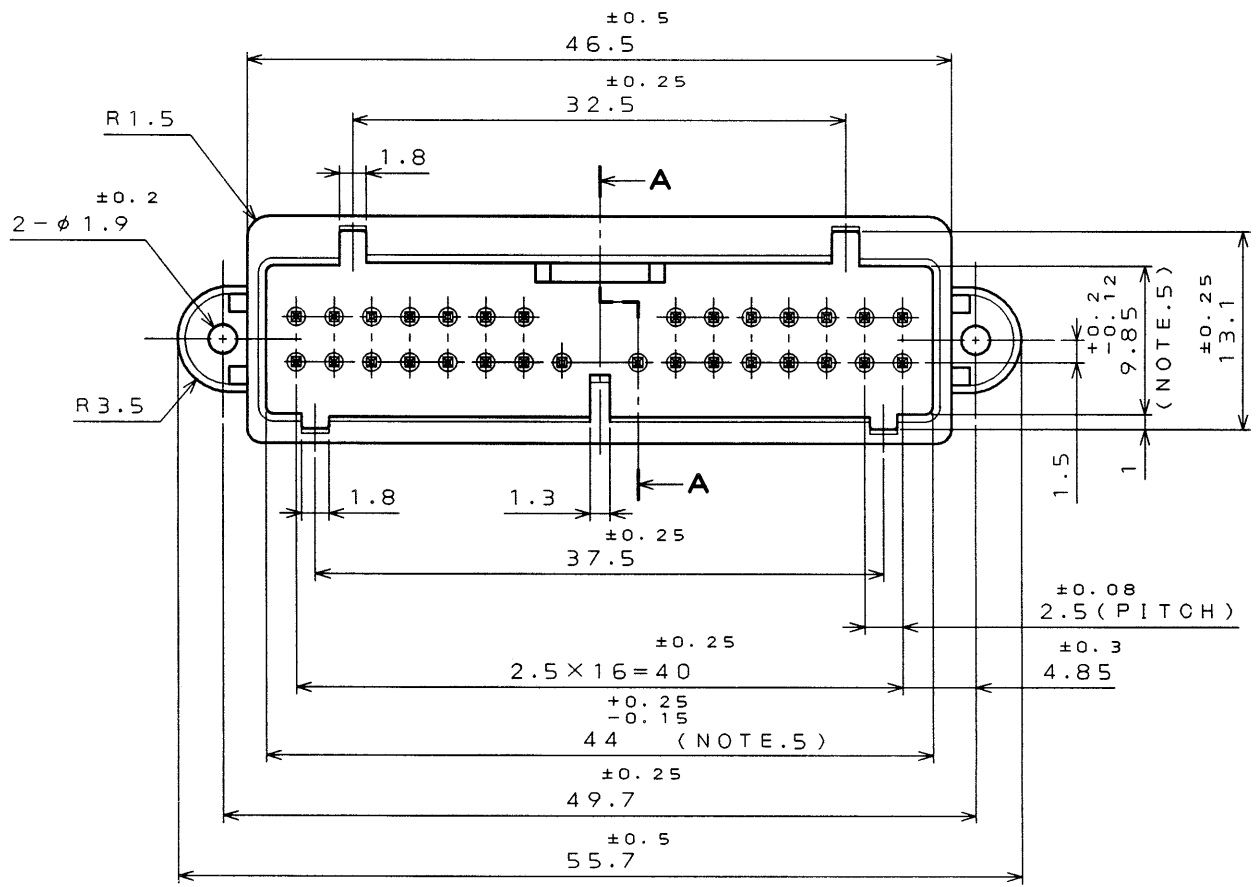
版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	30.JUL.1999	44507	ADDED SINK RELIEF		N.OGAWA	A. Ohno	Y. Ichiyama



SECT. A-A



APPLICABLE P.C.B. DIMENTION.(REF.)
基板取付寸法(参考)
THICKNESS t1.6
基板厚 t1.6



- NOTE 1. ENBOSS CAVITY DESIGNATOR.
2. ENBOSS COMPANY LOGO DESIGNATOR.
3. ENBOSS MATERIAL LETTERS.
4. NO PLATING ON THE CHAMFERED ENDS CONTACT.
5. THIS DEMENTION MEANS DISTANCE OF BOTTOM SIDE.
- 注 1. 金型マークを浮き出す。
2. 社標を浮き出す。
3. 材料マークを浮き出す。
4. コンタクト先端部に、メッキは付かない。
5. 本寸法は、奥部寸法である。

2	CONTACT	30	BRASS	TIN PLATED	
1	INSULATOR	1	PBT		COLOR: GREEN
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)	第1版(ORIGINAL DATE)	17.Sep.1998	2: 1	IL-AG7	日本航空電子工業株式会社
JACS-1309	製図 DR.		名称(TITLE)	IL-AG7-30P-D3T2	JAPAN AVIATION
公差(GENERAL TOLERANCE)	担当 CHK.	K.HASEBE	査閲 APPD.	T.KUME	ELECTRONICS
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	承認 APPD.	承認 APPD.	Y. ICHIIYAMA	INDUSTRY, LTD.
. ±0.8	×° ±				図面番号(DRAWING NO.)
.X ±0.4	×°X ±				SJ033555
.XX ±					
.XXX ±					

DOF-C-212D(98.02)

CDS-98-110-10461
SIZE A3